

檔 號：
保存年限：

研究發展處 函

機關地址：407224臺中市西屯區臺灣大道四段
1727號

聯 絡 人：馮康華

聯絡電話：04-23590121#30011

電子郵件：karen@thu.edu.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年10月6日

發文字號：東思研字第11500129820號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：科會工字第1150070234號116工程處學門.PDF、工程處116年度學門主題式計畫徵求公告.pdf、矽光子共封裝光學與智慧自動化技術之整合與開發.pdf、矽光子-合作企業參與計畫意願書.odt、矽光子-補充資料.pdf、次世代AI資料中心之高性能電源轉換與系統管理技術.pdf、次世代AI資料中心-合作企業參與計畫意願書.odt

主旨：函轉國科會116年度「工程處學門主題式計畫」自即日起接受申請，本校設定115年12月31日(星期四)下午3時截止線上申請作業，務必以「校方所訂之截止期限」(非國科會公告之期限)為準於國科會網站完成線上申請，請查照轉知。

說明：

- 一、依據國家科學及技術委員會115年10月2日科會工字第1150070234號函辦理，計畫類別請選「專題類-隨到隨審計畫」項下之「一般研究計畫」，詳如附件。
- 二、本校設定115年12月31日(星期四)下午3時截止線上申請作業，務必以「校方所訂之截止期限」(非國科會公告之期限)為準於國科會網站完成線上申請，校內截止期限後不受理任何已送出案件之線上退件修改。
- 三、相關規定如有疑義，請洽國科會工程處，電話：(02)2737-7527、7983。有關電腦操作問題，請洽國科會資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02)-2737-7590、7591、7592。

正本：本校理學院一二級單位、本校工學院一二級單位

副本：